

附件:

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位：矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年初占用资 金余额	2024年度占用累 计发生金额(不含 利息)	2024年度占用资 金的利息(如有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年末占用资 金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及 其附属企业								-		
								-		
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
前控股股东、实际控制人 及其附属企业								-		
								-		
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联方及其附属企业										
小计	—	—	—	-	-	-	-	-		
总计	—	—	—	-	-	-	-	-		
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的 会计科目	2024年初往来资 金余额	2024年度往来累 计发生金额(不含 利息)	2024年度往来资 金的利息(如有)	2024年度偿还累 计发生金额	2024年末往来资 金余额	往来形成原因	往来性质(经营性往 来、非经营性往来)
控股股东、实际控制人及 其附属企业										
上市公司的子公司及其附 属企业	深圳市联微半导体设备有限公司	上市公司之子公司	应收账款	-	1,545,371.12		-	1,545,371.12	销售商品	经营性往来
	深圳市希芯智能设备有限公司	上市公司之子公司	应收账款	94,929.04	4,725.48		99,654.52	-	销售商品	经营性往来
	深圳市希芯智能设备有限公司	上市公司之子公司	预付账款	-210,000.00	448,000.00		190,000.00	48,000.00	购买商品	经营性往来
	深圳市西渥智控科技有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	2,261,000.00	100.00	83,375.00	1,340,850.00	1,003,625.00	往来款	非经营性往来
	深圳市希芯智能设备有限公司	上市公司之子公司	其他应收款	100,521.78	3,151,971.34	69,500.00	569,500.00	2,752,493.12	往来款	非经营性往来
其他关联方及其附属企业										
小计	—	—	—	2,246,450.82	5,150,167.94	152,875.00	2,200,004.52	5,349,489.24		

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：